

# 大学计算机基础

## 摩尔定律及面临的挑战



西安邮电大学计算机学院

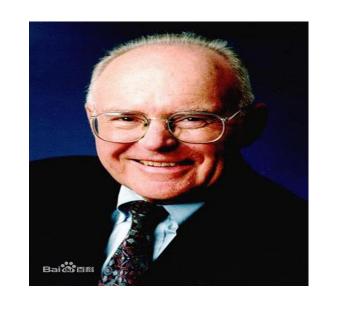
### 目录

- 1.什么是摩尔定律?
- 2.摩尔定律面临的挑战
- 3.新技术带来的突破



## 什么是摩尔定律

摩尔定律是由英特尔创始人之 一戈登•摩尔提出来的。其内容为: 当价格不变时,集成电路上可容纳 的晶体管数目,约每隔18个月便会 增加一倍,性能也将提升一倍。换 言之, 每一美元所能买到的电脑性 能,将每隔18个月翻一倍以上。这 一定律揭示了信息技术进步的速度。





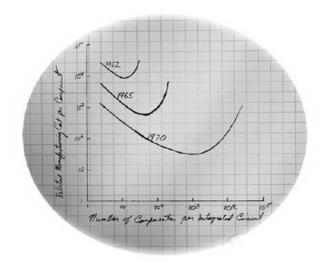
尽管这种趋势已经持续了超过半个世纪,摩尔定律仍 应该被认为是观测或推测,而不是一个物理或自然法。 预计定律将持续到至少2015年或2020年。然而,2010 年国际半导体技术发展路线图的更新增长已经放缓在 2013年年底,之后的时间里晶体管数量密度预计只会每

三年翻一番。



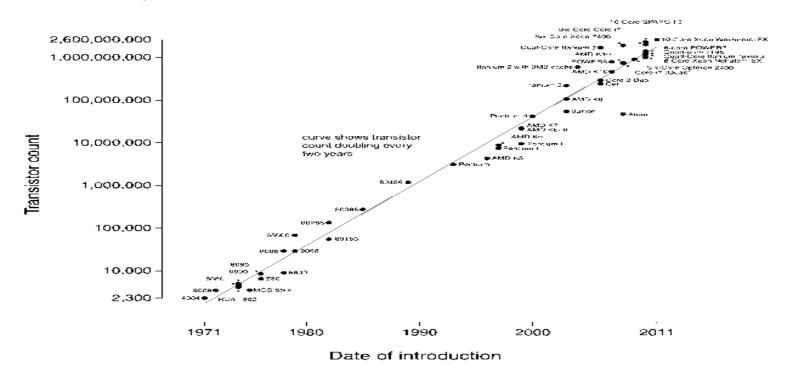


定律验收: 1975年, 在一种新出现的电荷 前荷器件存储器芯片中,的确含有将近65 000个元件,与1965年摩尔的预言一致。 另据Intel公司公布的统计结果,单个芯片 上的晶体管数目,从1971年4004处理器 上的2300个,增长到1997摩尔定律年Pe ntiumII处理器上的7.5百万个,26年内增 加了3200倍。如果按"每两年翻一番"的 预测,26年中应包括13个翻番周期,每经 过一个周期,芯片上集成的元件数应提高 2n倍(0≤n≤12),因此到第13个周期即2 6年后元件数这与实际的增长倍数3200倍 可以算是相当接近了。





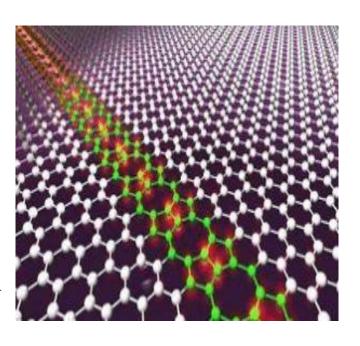
#### Microprocessor Transistor Counts 1971-2011 & Moore's Law





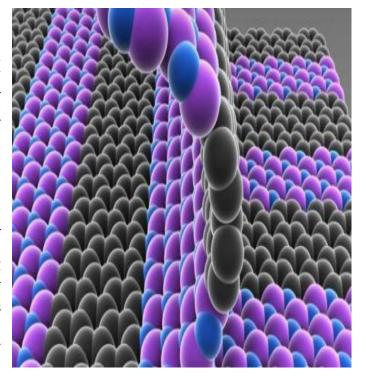
## 摩尔定律面临的挑战

摩尔定律问世已40多年,人们不无惊 奇地看到半导体芯片制造工艺水平以 一种令人目眩的速度提高。Intel的集 成电路微处理器芯片Pentium4的主频 已高达2GHz,2011年推出了含有10 亿个晶体管、每秒可执行1千亿条指令 的芯片。这种发展速度是否会无止境 地持续下去是成为人们所思考的问题。





从技术的角度看,随着硅片 上线路密度的增加, 其复杂性和差 错率也将呈指数增长,同时也使全 面而彻底的芯片测试几乎成为不可 能。一旦芯片上线条的宽度达到纳 米(10-9米)数量级时,相当于只 有几个分子的大小,这种情况下材 料的物理、化学性能将发生质的变 化,致使采用现行工艺的半导体器 件不能正常工作,摩尔定律也就要 走到尽头。



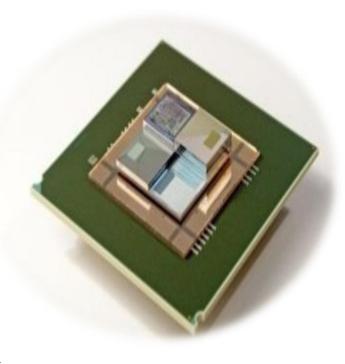


物理学家加来道雄(Michio Kaku) 是纽约城市大学一名理论物理学教授, 2012年接受采访时称摩尔定律在叱咤 芯片产业47年风云之久后,正日渐走向 崩溃。这将对计算机处理进程产生重大 影响。在未来十年左右的时间内, 摩尔 定律就会崩溃,单靠标准的硅材料技术, 计算能力无法维持快速的指数倍增长。





加来道雄表示导致摩尔定律失效 的两大主因是高温和漏电。这也正是硅 材料寿命终结的原因。加来道雄表示这 与科学家们最初预测摩尔定律没落大相 径庭。科学家应该能继续挖掘硅部件的 潜力,从而在未来几年时间里维持摩尔 定律的生命力:但在3D芯片等技术也都 耗尽潜力以后,那么也就将达到极限。





从经济的角度看,正如摩尔第二定律所述, 20-30亿美元建一座芯片厂,线条尺寸缩小到

0.1微米时将猛增至100亿美元,比一座核电站 投资还大。由于花不起这笔钱,越来越多的公 司退出了芯片行业。

摩尔在《经济学家》杂志上撰文写道: "现在令我感到最为担心的是成本的增加,… 这是另一条指数曲线"。他的这一说法被人称 为摩尔第二定律。





### 新技术带来的突破

2012年10月28日,美国IBM研究

所科学家宣称,最新研制的碳纳米管芯

片符合了"摩尔定律"周期,依据摩尔

定律,计算机芯片每18个月集成度翻

番,价格减半。传统的晶体管是由硅制

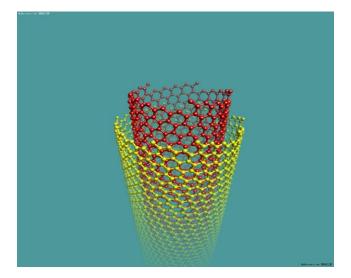
成,然而2011年来硅晶体管已接近了

物质的自然属性, 硅晶体管的运行速度

--12--

原子等级,达到了物理极限,由于这种

和性能难有突破性发展。

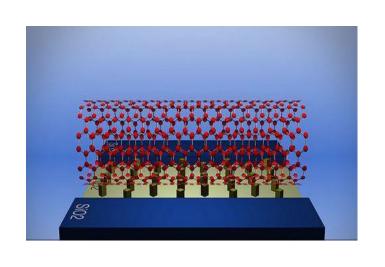


尺寸更小,电子迁移

率更高的碳纳米管

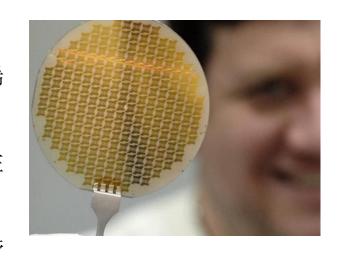


IBM公司的研究人员在一个硅 芯片上放置了1万多个碳纳米晶体 管,碳纳米晶体管的电子比硅质设 备运行得更快。它们也是晶体管最 理想的结构形式。这些优异的性能 将成为替代硅晶体管的原因,同时 结合新芯片设计架构,未来将使微 型等级芯片实现计算机创新。





后硅时代最有希望的一种晶体管材料是石墨 烯。石墨烯可以卷成一个纳米管, 平面的石墨烯 也能用作半导体材料。石墨烯拥有独特的物理、 化学和结构特性,尤其值得关注的是,电子可在 石墨烯结构中以1/300光速的超高速度运行,如 果用石墨烯连接晶体管中的源极和漏极,晶体管 的开关速度可以非常高,因此被视为制造下一代 芯片的理想材料。使用石墨烯制造的处理器频率 有望达到1THz以上,是目前硅芯片的100到 1000倍。芯片厂商Analog Devices首席技术官 萨姆·福勒(Sam Fuller)表示, "我认为石墨烯前 景非常好。



宾夕法尼亚大学成功 研制100mm石墨烯 晶圆



总结:以目前的各种发展情况来看,摩尔 定律确实面临严峻的挑战,但芯片技术也 依然在有序健康的发展。今天的技术瓶颈 也许在明天就不再是问题, 毕竟我们能预 见的未来只有十到十五年。如果说十年后 摩尔定律就会失效的话,那谁又能保证二 十年后摩尔定律不会重新"复活"呢?



# 谢谢

